

Your Best Partner for Semiconductor Device Modelin

MoDeCH

MoDeCH

第203回 (2)-1 群馬大学アナログ集積回路研究会--青木

RFアナログ集積回路のた めのMOSFETモデリング技 術



本講演では、主にアナログ回路設計研究関連の大学院生を対象 に、SPICE用MOSFETコンパクトモデルの解説とその効果的な使用 方法について紹介します.最初に基礎的なMOSFETデバイスの物 性とそのモデル化を解説し、徐々に先端的なモデリングの内容に 入っていきます.最後にはDFM(製造を考慮した回路設計)に重要 な統計モデリングについても紹介します.なお聴講者の理解度、希 望によりその後お話しする対象デバイスを選択していきます.

アナログ回路設計者にとってシミュレーション精度は大変重要で,特に非 線形デバイスのモデリング精度が支配的なため,できるだけ実際のアナロ グ回路シミュレーションで役立つ内容にしたいと考えています.

アウトライン

- 1. MOSFETの物性とモデル化の基礎
- 2. 回路設計者が使用するMOSFETコンパクトモデルの 種類と特長(岡部先生が話されたと思うので中止)
- 3. RFアナログCMOSモデリング技術
- 4. 高耐圧MOSFETのモデル(オプション)
- 5. Nanometer CMOSモデリング紹介
- 6. 低電圧駆動回路設計のためのMOSFETモデル開発 (オプション)
- 7. RF対応CMOS統計解析モデリング(オプション)



- デバイス・モデルとは
- SPICEモデルの種類
- モデル作成の流れ
- 半経験的なモデルの要素
- モデル式の導出
- MOSFETの基本物理モデル
 - ・ドレイン電流
 - 容量
 - ・ノイズ
 - 等価回路のY-Matrix化
 - MOSFETの複素Y-Matrix?



SLIDE 3

MaDeCH



1. MOSFETの物性とモデル化の基礎

デバイス・モデルとは



回路シミュレータSPICEのデバイス・モデル(コンパクト・モデル)



SLIDE 5

青木 均













SLIDE 7







半経験的なモデルの要素

■物理式に基づいた方程式

- 指数項、対数項が少ない
- 微分方程式は境界条件を与える必要あり
- 不連続点が出にくい
- 等価回路のY-Matrix
 - どのデバイス・ノードを基準に作成するか
 - 対称型の方が収束有利
- ■(データベース・モデルは、回路設計用途のみに可能)

MoDeCH



- デバイス構造、物性などから物理式を導出
- 多くのプロセスデバイスの測定データを元に、二次効果などを加える(不確定項はモデル・パラメータとする)
- シミュレーション確度にあまり影響しない、方程式の項を定数化
- 関数を簡略化(Polynominal近似、テーラー展開など)
- モデルパラメータを、測定データから抽出・最適化して シミュレーション結果を測定と比較

半導体方程式の関係



SLIDE 13

13



SLIDE 14

古いMOSFETの断面図





MOSFETの2つの領域動作







逐次チャネル近似



チャネルが十分に長い 場合, $\xi_x \gg \xi_y$

チャネル長方向の微少部分dxに着目してみる. チャネル内の電子密度を n (x,y)とすると ドリフトによる電流密度は以下のように与えられる.

$$J_n = q\mu_n n(x, y)\xi = -q\mu_n n(x, y)\frac{dV}{dy}$$

ドレイン電流をJ_nについてチャネルの境界面積で積分すれば、

$$I_D = -\int_0^Z dz \int_0^W J_n dx$$



微少領域dxでの電流密度概念図



19



SLIDE 20

ドレイン電流密度からの電流導出



積分はチャネルZの幅と、空乏領域の厚さに対して 行っている。

$$I_{D} = -Z \frac{dV}{dy} \int_{0}^{W} \left[-q\mu_{n}n(x, y) \right] dx$$

 μ_n は局部ドーピング濃度,電子密度とその他の効果(後で様々なモデルにおいて逐次解説していく)によって表される. これらの効果を1つの変数実行移動度 μ_{neff} でまとめてみる. すると以下のようになる.

$$I_{D} = -Z\mu_{neff} \frac{dV}{dy} \int_{0}^{W} \left[-qn(x, y)\right] dx = -Z\mu_{neff} \frac{dV}{dy} Q_{n}(y)$$



両辺をチャネルの全長で積分してみる. すると,

$$\int_{0}^{L} I_{D} dy = -Z \mu_{neff} \int_{0}^{L} \frac{dV}{dy} Q_{n}(y) dy$$

電流は全チャネル長さ方向に一定でなくてはならないので,

$$I_D = -\frac{Z}{L} \mu_{neff} \int_{0}^{V_D} Q_n(V) dV$$

ここで $Q_n(y)$ は、チャネルに沿った方向の反転層における電荷であった. $Q_n(y)$ に、表面空乏層における電荷 $Q_{sc}(y)$ を考慮して表すと以下のようになる.

$$Q_n(y) = -C_{ox}(V_G - V_T - \phi) - Q_{sc}(y)$$

*Q_{sc}(y)*はポアソン方程式を用いて解くが複雑なので省略すると、

$$Q_{sc}(y) = -q \cdot N_a \cdot W_{max} = -\sqrt{2\varepsilon_s \cdot q \cdot N_a} \left[V(y) + 2\phi_B \right]$$



SLIDE 21

21

SLIDE 22

線形領域ドレイン電流式の完成

r



整理すると,

$$I_{DS} = \frac{W}{L} \cdot \mu_n \cdot C_{ox} \left\{ \left[V_G - V_T - \frac{V_D}{2} \right] V_D - \frac{2}{3} \frac{\sqrt{2 \cdot \varepsilon_s \cdot q \cdot N_a}}{C_{ox}} \left[\left(V_D + 2\phi_B \right)^{\frac{3}{2}} - \left(2\phi_B \right)^{\frac{3}{2}} \right] \right\}$$

実効チャネル長Lは,

 $L = L_O - 2 \bullet L_D$

実効チャネル幅Wは,

 $W = W_O - 2 \cdot W_D$

ここで L_D , W_D はそれぞれチャネルの拡散長・幅, L_O , W_O はそれぞれマスク長・幅を示す. さらに基板にも電圧 V_{BS} がかけられると, 基板の電位も変化するので,

$$I_{DS} = \frac{W}{L} \cdot \mu_{n} \cdot C_{ox} \cdot \left\{ \left[V_{GS} - V_{T} - \frac{V_{DS}}{2} \right] V_{DS} - \frac{2}{3} \frac{\sqrt{2 \cdot \varepsilon_{s} \cdot q \cdot N_{a}}}{C_{ox}} \left[\left(V_{DS} + 2\phi_{B} - V_{BS} \right)^{\frac{3}{2}} - \left(2\phi_{B} - V_{BS} \right)^{\frac{3}{2}} \right] \right\}$$
SLIDE 23

(2.24)

飽和領域ドレイン電流式



飽和領域では、X=L'のドレイン端での電荷は大体ゼロである. つまり、

$$Q_n(L') = \left(V_{GS} - V_{DSAT} - 2\phi_B - V_{FB}\right)C_{ox} - \gamma \cdot C_{ox}\sqrt{V_{DSAT} - V_{BS} + 2\phi_B} = 0$$

これをV_{DS4T}について整理すると、

$$V_{DSAT} = V_{GS} - V_{FB} - 2\phi_B + \gamma^2 \left[1 - \sqrt{1 + \frac{2}{\gamma^2} \left(V_{GS} - V_{FB} - V_{BS} \right)} \right]$$

チャネル長変調によってLは△Lだけ短くなるので、

$$\frac{W}{L - \Delta L} = \frac{W}{L \cdot (1 - \lambda \cdot V_{DS})} \qquad \qquad \lambda = \frac{\Delta L}{L \cdot V_{DS}}$$

飽和領域のドレイン電流は,

$$I_{DS} = I_{DSAT} \frac{1}{1 - \lambda V_{DS}}$$

SLIDE 24



MOSFETの容量





SLIDE 26





チャネル電荷は電荷保存則より

$$Q_c = -(Q_G + Q_B)$$
 stat $Q_c = Q_s + Q_D$ $Q_B = -Q_G$

として表せる.反転層の電荷を Q_n とすると、 Q_s と Q_D はそれぞれ、

$$Q_{S} = -W \int_{0}^{L} \left(1 - \frac{y}{L}\right) Q_{n} dy$$

$$Q_D = -W \int_0^L \frac{y}{L} Q_n dy$$

以上の関係式から各容量が導ける. 例えば,

$$C_{GS} = \frac{\delta Q_G}{\delta V_s} \qquad C_{GB} = \frac{\delta Q_G}{\delta V_B}$$











 $\bar{\mathbf{k}}_{AW}$ 底部の面積容量と周囲長容量の和 $C_{BS} = \frac{C_{j} \cdot A_{S}}{\left(1 - V_{BS} / P_{B}\right)^{M_{j}}} + \frac{C_{jSW} \cdot P_{S}}{\left(1 - V_{BS} / P_{B}\right)^{M_{jSW}}}$ $C_{BD} = \frac{C_{j} \cdot A_{D}}{\left(1 - V_{BD} / P_{B}\right)^{M_{j}}} + \frac{C_{jSW} \cdot P_{D}}{\left(1 - V_{BD} / P_{B}\right)^{M_{jSW}}}$

SLIDE 30

MOSFETの等価回路





MOSFETのノイズ源モデル





SLIDE 32



SLIDE 34

SubscriptionMarkowski
$$D \begin{bmatrix} D & G & S & B \\ g_{ds} & 0 & -g_{ds} & 0 \\ 0 & g_m & -g_m & 0 \\ -g_{ds} & -g_m & g_m + g_{mbs} + g_{ds} & -g_{mbs} \\ 0 & 0 & -g_{mbs} & g_{mbs} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -f_{DS} \\ +f_{DS} \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} g_{bd} & -g_{bd} \\ -g_{bd} & g_{bd} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} V_{BD} + \\ V_{BD} - \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -I_{BD} \\ +I_{BD} \end{bmatrix}$$

_

$$\begin{bmatrix} g_{bs} & -g_{bs} \\ -g_{bs} & g_{bs} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} V_{BS} + \\ V_{BS} - \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -I_{BS} \\ +I_{BS} \end{bmatrix}$$

MOSFETの直流Yマトリックス





SLIDE 37



SLIDE 38

MOSFETの複素Y-Matrix?



